

T-1 3/4 (5mm) BLINKING LED LAMP

Part Number: WP56BYD Yellow

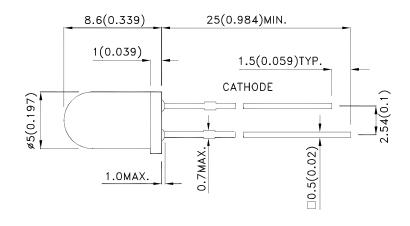
Features

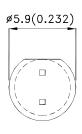
- T-1 3/4 package.
- With built-in blinking IC.
- Operation voltage from 3.5V to 14V.
- Blinking frequency from 3.0Hz to 1.5Hz.
- RoHS compliant.

Description

The Yellow source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Yellow Light Emitting Diode.

Package Dimensions







- 1. All dimensions are in millimeters (inches).
- 2. Tolerance is $\pm 0.25(0.01")$ unless otherwise noted.
- 3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.4. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.

SPEC NO: DSAF2694 **REV NO: V.3** DATE: MAR/03/2011 PAGE: 1 OF 6 CHECKED: Allen Liu APPROVED: WYNEC ERP: 1101005658 DRAWN: J.Yu

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	` ,		Viewing Angle [1]
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Min.	Тур.	201/2
WP56BYD	Yellow (GaAsP/GaP)	Yellow Diffused	12	20	60°

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Min.	Тур.	Max.	Units	Test Conditions
λpeak	Peak Wavelength	Yellow		590		nm	
λD	Dominant Wavelength	Yellow		588		nm	
Δλ1/2	Spectral Line Half-width	Yellow		35		nm	
lF	Forward Current	Yellow	8	22		mA	Min:VF=3.5V Typ:VF=5V
Ison	Supply Current	Yellow		8		mA	V _F =3.5V
Ison	Supply Current	Yellow		44		mA	VF=14V
f	Blink Frequency	Yellow	1.5		3	Hz	VF=3.5V~14V

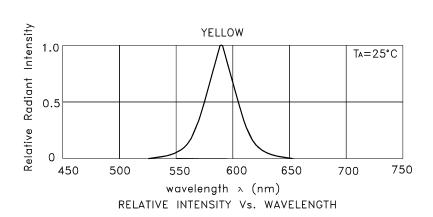
Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Yellow	Units	
Power dissipation	310	mW	
Forward Voltage	14	V	
Reverse Voltage	0.5	V	
Operating Temperature	-40°C To +70°C		
Storage Temperature	-40°C To +85°C		
Lead Solder Temperature [1]	260°C For 3 Seconds		
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 5 Seconds		

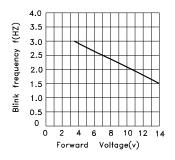
- 2mm below package base.
 5mm below package base.

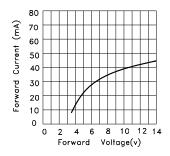
SPEC NO: DSAF2694 **REV NO: V.3** DATE: MAR/03/2011 PAGE: 2 OF 6 APPROVED: WYNEC **CHECKED: Allen Liu** DRAWN: J.Yu ERP: 1101005658

Note: 1. θ 1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.



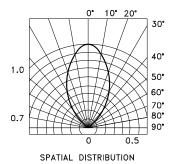
Yellow WP56BYD



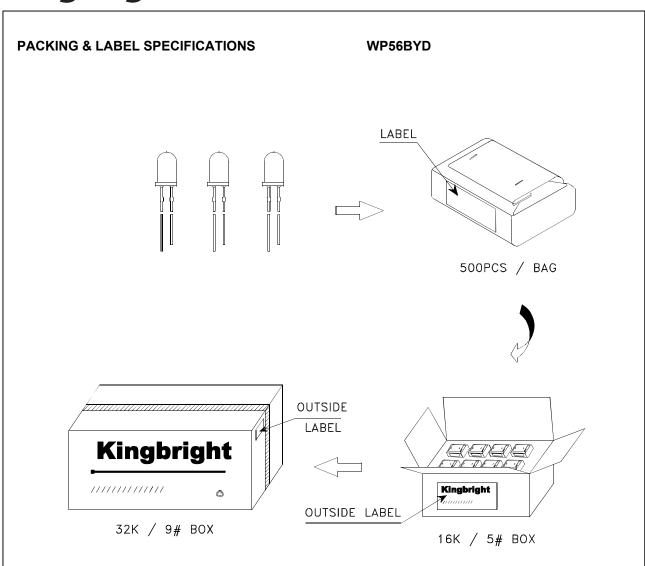


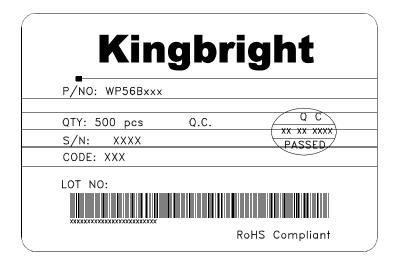
PAGE: 3 OF 6

ERP: 1101005658



SPEC NO: DSAF2694 REV NO: V.3 DATE: MAR/03/2011
APPROVED: WYNEC CHECKED: Allen Liu DRAWN: J.Yu

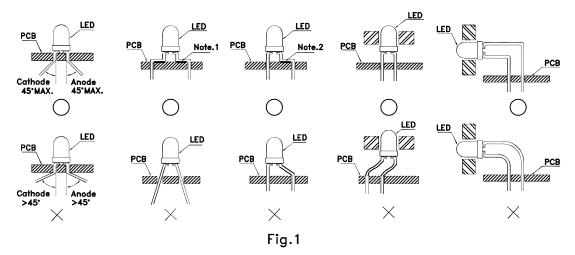




SPEC NO: DSAF2694 APPROVED: WYNEC REV NO: V.3 CHECKED: Allen Liu DATE: MAR/03/2011 DRAWN: J.Yu PAGE: 4 OF 6 ERP: 1101005658

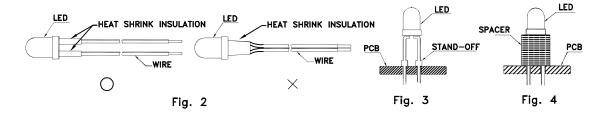
PRECAUTIONS

1. The lead pitch of the LED must match the pitch of the mounting holes on the PCB during component placement. Lead—forming may be required to insure the lead pitch matches the hole pitch. Refer to the figure below for proper lead forming procedures. (Fig. 1)



 $"\bigcirc$ " Correct mounting method "imes" Incorrect mounting method

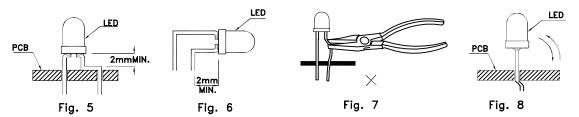
- 2. When soldering wire to the LED, use individual heat—shrink tubing to insulate the exposed leads to prevent accidental contact short—circuit. (Fig.2)
- 3.Use stand—offs (Fig.3) or spacers (Fig.4) to securely position the LED above the PCB.



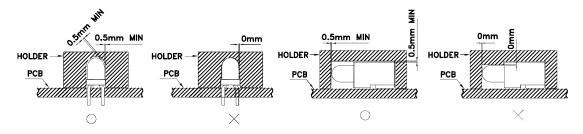
- 4. Maintain a minimum of 2mm clearance between the base of the LED lens and the first lead bend. (Fig. 5 and 6)
- 5. During lead forming, use tools or jigs to hold the leads securely so that the bending force will not be transmitted to the LED lens and its internal structures. Do not perform lead forming once the component has been mounted onto the PCB. (Fig. 7)

SPEC NO: DSAF2694 APPROVED: WYNEC REV NO: V.3 CHECKED: Allen Liu DATE: MAR/03/2011 DRAWN: J.Yu PAGE: 5 OF 6 ERP: 1101005658

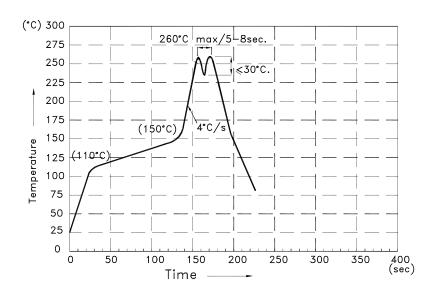
6. Do not bend the leads more than twice. (Fig. 8)



7. During soldering, component covers and holders should leave clearance to avoid placing damaging stress on the LED during soldering.



- 8. The tip of the soldering iron should never touch the lens epoxy.
- 9. Through—hole LEDs are incompatible with reflow soldering.
- 10. If the LED will undergo multiple soldering passes or face other processes where the part may be subjected to intense heat, please check with Kingbright for compatibility.
- 11. Recommended Wave Soldering Profile for Kingbright Thru-Hole Products



NOTES:

- 1.Recommend the wave temperature 245°C \sim 260°C.The maximum soldering temperature should be less than 260°C.
- 2.Do not apply stress on epoxy resins when temperature is over 85°C.
- 3. The soldering profile apply to the lead free soldering (Sn/Cu/Ag alloy).
- 4.During wave soldering, the PCB top-surface temperature should be kept below 105°C.
- 5.No more than once.

 SPEC NO: DSAF2694
 REV NO: V.3
 DATE: MAR/03/2011
 PAGE: 6 OF 6

 APPROVED: WYNEC
 CHECKED: Allen Liu
 DRAWN: J.Yu
 ERP: 1101005658



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: http://oceanchips.ru/

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А